

寄附金受入状況（令和元年度後期）内訳

令和2年3月31日現在

| 会計単位        | 寄附者名   | 受入教員名 | 受入年月日      | 寄附金額<br>(円) |
|-------------|--|-------|------------|-------------|
| HiSIM研究センター | Silicon Integration Initiative, Inc.(Si2)(on behalf of the Compact Model Council(CMC)) | 飯塚 貴弘 | 2020/01/07 | 7,563,776   |
|             | 合計( 1 件)   |       |            | 7,563,776   |